



## 订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP1808	SOP8-EP	-40 °C到 105 °C	编带 4,000 颗/盘	BP1808 XXXXXY XYY

## 管脚封装

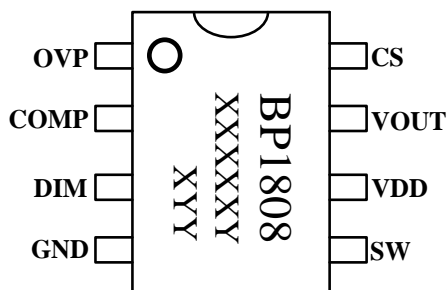


图 2 管脚封装图

XXXXXY: lot code

X: 年号

YY: 周号

## 管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	OVP	过压保护端，连接至输出脚和地之间的分压电阻。
2	COMP	环路补偿端，连接补偿电阻（可选）串联补偿电容到地。
3	DIM	调光输入端，不调光时悬空。
4	GND	芯片地。
5	SW	开关端，连接内部 MOSFET 漏极及外部整流二极管阳极，保持 PCB 板上连线尽可能短。
6	VDD	芯片内部电源输出端，连接 1uF 旁路电容到地。
7	VOUT	输出电压连接点，并提供芯片电源
8	CS	LED 电流采样端，连接采样电阻到 VOUT 端。

## 极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
SW	开关管漏极峰值电压	-0.3~80	V
VOUT	输出电压采样端电压	-0.3~80	V
CS	LED 电流采样端电压	-0.3~80	V
OVP	过压保护端电压	-0.3~80	V
VDD	芯片内部电源输出电压	-0.3~6	V
COMP	环路补偿端电压	-0.3~6	V
DIM	调光端电压	-0.3~6	V
P <sub>DMAX</sub>	功耗(注 2)	1	W
$\theta_{JA}$	PN 结到环境的热阻	60	° C/W
T <sub>J</sub>	工作结温范围	-40 to 150	° C
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	-55 to 150	° C

**注 1:** 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

**注 2:** 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T<sub>JMAX</sub>,  $\theta_{JA}$ , 和环境温度 T<sub>A</sub> 所决定的。最大允许功耗为 P<sub>DMAX</sub> = (T<sub>JMAX</sub> - T<sub>A</sub>) /  $\theta_{JA}$  或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。



晶丰明源半导体

BP1808

升压型、降压型、升降压型 LED 驱动芯片

电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下,  $V_{out}=15V$ ,  $T_A=25^{\circ}C$ )

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电源电压</b>						
$V_{IN}$	输入电压		3		70	V
$V_{DD\_ON}$	$V_{DD}$ 启动电压	$V_{DD}$ 上升		2.5		V
$V_{DD\_UVLO,HYS}$	$V_{DD}$ 欠压保护迟滞电压	$V_{DD}$ 下降		200		mV
$V_{DD\_Reg}$	芯片内部电源输出电压	$V_{OUT}=6V$		4.9		V
<b>工作电流及频率</b>						
$I_{SD}$	静态电流 (关机)	$V_{DIM}=0V$		80		$\mu A$
$I_Q$	静态电流 (无开关动作)	$V_{COMP}=0V$		200		$\mu A$
$f_{SW}$	开关频率			420		KHz
$D_{max}$	最大占空比	$V_{OUT}-V_{CS}=0.1V$	85			%
<b>过压保护</b>						
$V_{OVP}$	过压保护电压			1.2		V
<b>使能/调光</b>						
$V_{EN}$	使能电压	DIM 上升		0.4		V
$V_{EN\_HYS}$	使能迟滞			200		mV
$I_{DIM}$	DIM 端上拉电流	DIM=0V		1.3		$\mu A$
$V_{DIM\_LOW}$	DIM 模拟调光下限电压			0.55		V
$V_{DIM\_HIGH}$	DIM 模拟调光上限电压			1.75		V
$f_{DIM}$	PWM 调光频率范围		0.1		1	kHz
$T_{ShutDown}$	DIM 关机延时	DIM 为低		15		ms
<b>电流采样</b>						
$V_{OUT}-V_{CS}$	采样电压			200		mV
<b>功率管</b>						
$R_{dson}$	功率管导通电阻	$I_D=200mA$		300		$m\Omega$
$I_{lim}$	限流保护			3		A
$BV_{DSS}$	功率管的击穿电压	$V_{CS}=0V/I_{DS}=10\mu A$	80			V
<b>过热调节</b>						
$T_{Thermal}$	过热调节起始温度			140		$^{\circ}C$

注 4: 典型参数值为  $25^{\circ}C$  下测得的参数标准。

注 5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。







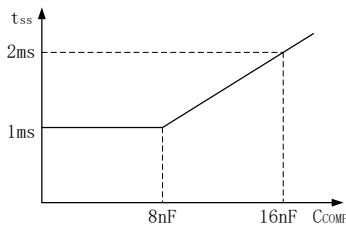
BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压 DC-DC LED 驱动芯片，可以工作于升压、降压、和升降压模式。

### 启动与关机

BP1808 内置软启动功能，当 COMP 电压上升至 1V 时，软启动结束，内置 MOSFET 开始开关。

当 COMP 电容值小于 8nF 时，COMP 电压以最大斜率 1V/ms 上升，软启动时间为 1ms；若需要更长的软启动时间，可适当加大 COMP 端的电容，当 COMP 电容大于 8nF 时，软启动充电电流以最大值 8uA 给 COMP 电容充电，直到 COMP 电压上升至 1V，此时的软启动时间为  $t_{ss}$ ：

$$t_{ss} = \frac{1V * C_{COMP}}{8uA}$$



软启动时间与 COMP 电容关系曲线

当 DIM 端电压持续小于 0.2V 超过 15ms 时，BP1808 进入关机状态。在此状态下静态电流减小至 80 μA，COMP 电容被放电至零。

### LED 电流设置

LED 电流可通过连接在 CS 端和 VOUT 端之间外部采样电阻设置。

该电阻值可通过下式计算：

$$R_{CS} = \frac{0.2}{I_{LED}}$$

$I_{LED}$  为 LED 的电流平均值。

### 模拟和 PWM 调光

BP1808 支持模拟和 PWM 调光。当 DIM 电压小于 0.2V，芯片处于关机状态。在模拟调光模式下，当 DIM 电压在 0.55V—1.75V 范围内变化时，LED 电流将在 0%—100% 范围内线性变化。当 DIM 电压大于 1.75V 时，LED 电流为最大值。在 PWM 调光模式

下，DIM 端高电平须大于 1.75V。在 DIM 端施加 100Hz—1kHz PWM 信号，LED 平均电流将根据 PWM 占空比从 0%—100% 变化。

### 过压保护

在升压和升/降压型应用中，LED 开路将触发过压保护。过压保护点可通过外部分压电阻设置，OVP 比较器参考电压为 1.2V，迟滞 100mV。建议将过压保护电压设置比正常 VOUT 电压高 30% 以上。

### 过温调节功能

BP1808 具有过热调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 140°C。

### 电容选择

输入电容典型值为 10 μF，输出电容典型值为 1 μF，若需进一步减小输入/输出纹波，可选用更大的电容。在开关频率下，输入/输出电容的容抗需尽可能的小，建议使用 X5R 或 X7R 的陶瓷电容。 $C_{COMP}$  被用于环路补偿和软启动，推荐使用 1nF 的电容。

### 电感选择

建议电感范围为 10 μH—47 μH，为避免磁芯饱和，建议选取电感饱和电流超过正常工作时电感电流峰值 30%—40% 的电感。

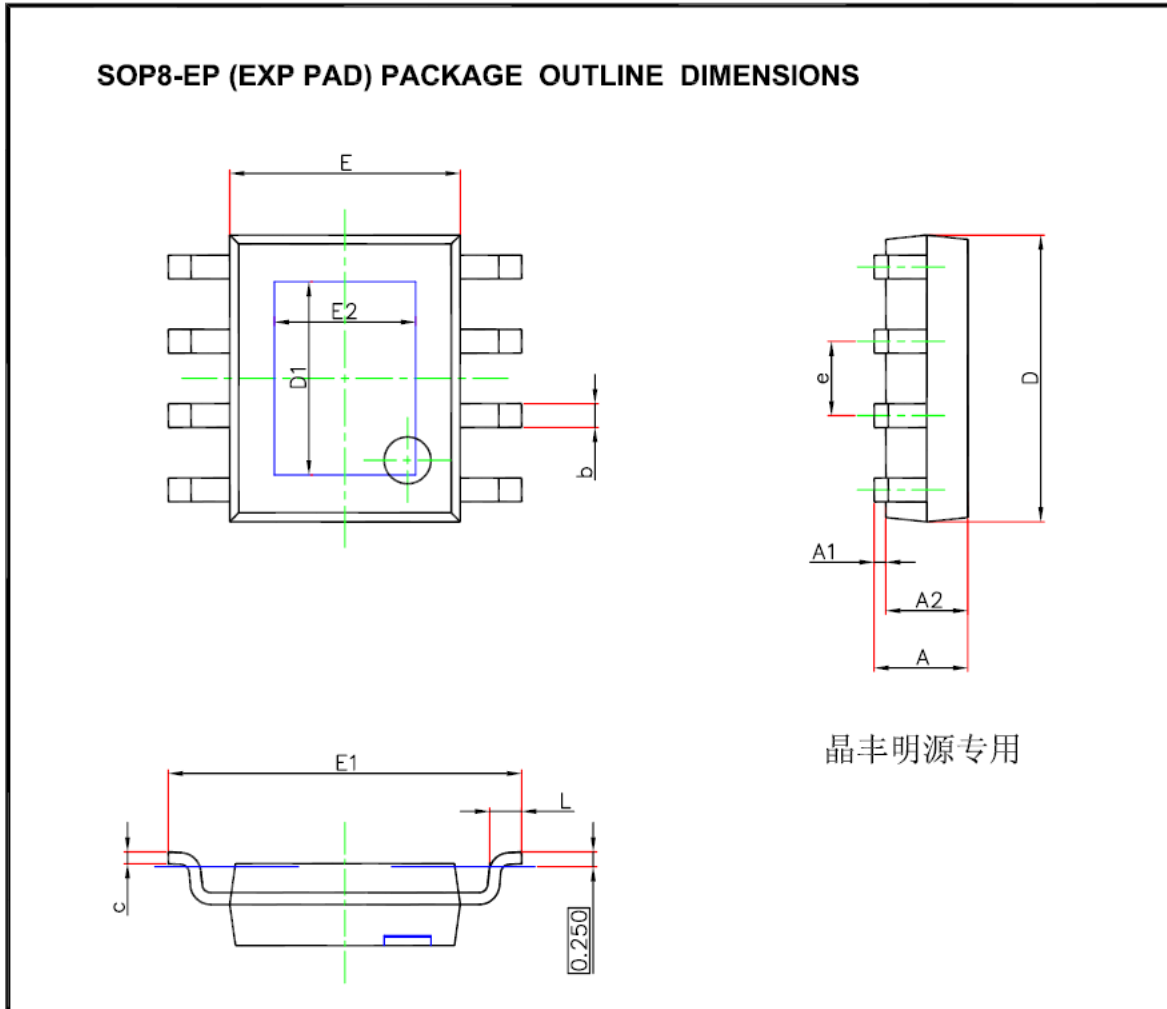
### 二极管选择

由于 BP1808 开关频率较高，为了提高效率，建议使用具有快恢复时间和低导通压降的肖特基二极管作为整流二极管。肖特基二极管的平均电流等级需大于平均输出电流。二极管反向击穿电压需大于输出电压。

### PCB 设计

在设计 BP1808 PCB 时，COMP 和 VDD 的旁路电容需要紧靠各自的引脚和芯片地，尤其是 VDD 电容的地必须紧靠芯片电容的地。输入/输出电容的地尽可能靠近芯片地，连线尽可能的粗，可以大块铺铜连接。流过大电流的走线一定要短且粗，尽量缩短  $R_{CS}$ 、电感、二极管、输入/输出电容到芯片的连线。使 SW 线尽可能远离  $R_{CS}$ 。

## 封装



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.700	0.053	0.067
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
c	0.170	0.250	0.007	0.010
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
L	0.400	1.270	0.016	0.050
b	0.330	0.510	0.013	0.020
D	4.700	5.100	0.185	0.201
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
e	1.270 BASIC		0.050 BASIC	
θ	0°	8°	0°	8°